

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際調高二零一二年第二季度營收及毛利率指引

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)條而作出。

中芯國際集成電路製造有限公司(「中芯國際」或「本公司」)(紐約證交所代碼：SMI，香港聯交所代碼：981)，世界領先的集成電路芯片代工企業之一，今日欣然宣佈調高其原於 2012 年 5 月 10 日所公布的截至 2012 年 3 月 31 日的三個月業績中所提及的截至 2012 年 6 月 30 日的三個月即二零一二年第二季度營收及毛利率指引(「原本的指引」)。

「自原本的指引發佈以來，我們看到整體客戶的業務增長比預期理想，因此，我們現調高二零一二年第二季度的營收指引。由原本的 19%至 21 %季度營收增長預期調高至 25%至 26%。此外，基於晶圓廠的產能利用率增加，我們亦調高毛利率指引，由原先的 19% 至 22% 調高至目前的 23%至 24%。此外，我們看見第三季度將持續增長。」中芯國際首席財務官龔志偉先生說。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981)，是世界領先的積體電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的積體電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本和臺灣地區提供客戶服務和設立行銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯積體電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站 www.smics.com

安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本公告載有(除歷史資料外)依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述的聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性聲明涉及可能導致中芯實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性聲明所表明的意見產生重大差異的已知和未知的重大風險、不確定因素和其他因素，其中包括當前全球金融危機、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一二年四月二十七日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，以及中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或聯交所提交的其他檔。其他未知或不可預測的因素也可能

對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本公告中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本公告之日。除法律有所規定以外，中芯對因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況概不負責，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

中芯國際集成電路製造有限公司

首席執行官兼執行董事

邱慈雲博士

中國上海

二零一二年七月二十三日

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義(及其替任董事陳大同) 及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛、陳立武及孟樸。

* 僅供識別